

# Universidade Federal do Amazonas Faculdade de Tecnologia Engenharia Elétrica - Eletrônica

### Sistema de Gerenciamento e Controle do Consumo de Energia Elétrica para Condicionadores de Ar Baseado em Internet das Coisas

Magno Aguiar de Carvalho

Manaus – Amazonas Fevereiro de 2019

#### Magno Aguiar de Carvalho

Sistema de Gerenciamento e Controle do Consumo de Energia Elétrica para Condicionadores de Ar Baseado em Internet das Coisas

Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica - Eletrônica da Universidade Federal do Amazonas, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador: Prof. Dr. Vicente Ferreira de Lucena Junior

### Resumo

Palavras-chave: .

### **Abstract**

### Sumário

Li	Lista de Algoritmos							
Al	Abreviações							
1	Introdução							
	1.1	Objetivo Geral	1					
	1.2	Objetivos Específicos	1					
	1.3	Organização do trabalho	1					
2	Fun	Fundamentação Teórica						
	2.1	Internet das Coisas	2					
	2.2	Wi-Fi	2					
	2.3	Protocolo MQTT	2					
	2.4	Topologias de Medição	2					
		2.4.1 Métodos de medição de energia elétrica	2					
	2.5	Dispositivos de Chaveamento elétrico	2					
3	Arq	uitetura	3					
4	Desc	Desenvolvimento						
	4.1	Hardware	4					
		4.1.1 Componentes utilizados	5					
		4.1.2 Esquemáticos elétricos	9					
		4.1.3 <i>Layout</i> da PCB	9					
		4.1.4 Fabricação	9					
		4.1.5 Módulo placa de automação de refrigeração residencial	Q					

a / -	••
SUMÁRIO	11
JUMAKIU	11

	4.2	Firmw	vare	9		
		4.2.1	Comunicação Wi-Fi e MQTT	10		
		4.2.2	Monitoramento de presença humana	10		
		4.2.3	Monitoramento da qualidade da energia elétrica	10		
	4.3	Softwa	are	10		
		4.3.1	Interação com a Placa de Automação de Refrigeração Residencial	10		
5	Test	Testes e Avaliação de Desempenho				
6	Con	clusão		12		
A	Esquemáticos Elétricos					
В	PCB	17				
Re	Referências Bibliográficas					

# Lista de Algoritmos

### Abreviações

- PCB Placa de circuito impresso do inglês Printed Circut Board
- USB Barramento universal serial do inglês Universal Serial Bus
- I2C Circuito inter-integrado do inglês Inter-Integrated Circuit
- **UART** Receptor-transmissor universal assíncrono do inglês *Universal Assyncronous Receiver- Transmitter*
- MQTT Protocolo de mensagens entre máquinas do inglês Message Queuing Telemetry Transport
- LED Diodo emissor de luz do inglês Light-Emitting Diode
- OTA Pelo ar do inglês *Over-The-Air*
- SDIO Entrada e saída digital segura do inglês Secure Digital Input Output
- SPI Interface periférica serial do inglês Serial Peripheral Interface
- I2S Som entre circuito-integrados do inglês Inter-IC Sound
- GPIO Entrada e saída de uso geral do inglês General Purpose Input Output
- ADC Conversor analógico/digital do inglês Analog to Digital Converter
- PWM Modulação por largura de pulso do inglês Pulse Width Modulation
- SMD Componente para montagem em superfície do inglês Surface Mounting Device

# Introdução

- 1.1 Objetivo Geral
- 1.2 Objetivos Específicos
- 1.3 Organização do trabalho

### Fundamentação Teórica

- 2.1 Internet das Coisas
- 2.2 Wi-Fi
- 2.3 Protocolo MQTT
- 2.4 Topologias de Medição
- 2.4.1 Métodos de medição de energia elétrica
- 2.5 Dispositivos de Chaveamento elétrico

# Arquitetura

### **Desenvolvimento**

Este capítulo apresenta detalhadamente o que foi feito para desenvolver e implementar o sistema de gerenciamento e controle de um condicionador de ar, levando em conta 3 pilares principais: *Hardware*, *Firmware* e *Software*.

#### 4.1 Hardware

O desenvolvimento do *hardware* iniciou-se com o levantamento dos circuitos elétricos necessários para cumprir as funções requeridas conforme a concepção do projeto, sendo eles: Circuito de Conexão com *Wi-Fi*, Circuito de Ativação do Condicionador de Ar e Circuito de Monitoramento. O Circuito de Conexão com *Wi-Fi* é responsável por trocar informações com o aplicativo mobile, utilizando o protocolo MQTT. O Circuito de Ativação do Condicionador de Ar é responsável por permitir ou não a alimentação elétrica desse dispositivo. E o Circuito de Monitoramento é responsável por realizar as medições provenientes da rede elétrica como tensão, corrente, fator de potência e frequência com intuito de definir se os níveis estão adequados ao condicionador de ar e verificar a presença ou ausência humana onde o equipamento está instalado.

A elaboração da PCB contendo os circuitos foi dividida em 4 partes principais: a escolha dos componentes a serem usados em cada circuito, o desenvolvimento dos esquemáticos elétricos, o desenvolvimento do *layout* da placa de circuito impresso (PCB) e a prototipagem da PCB.

#### 4.1.1 Componentes utilizados

Para realizar a escolha dos componentes foi levado em conta principalmente o custo, visando tornar o produto atrativo ao usuário final, ou seja, o consumidor.

Para suprir as funcionalidades do **Circuito de Conexão com** *Wi-Fi*, o componente principal escolhido foi o módulo ESP12-F, representado na figura 4.1, que contém um microcontrolador juntamente com o circuito de radio-frequência (RF) para o *Wi-Fi* e um LED indicativo. O microcontrolador contido no módulo é o ESP8266EX, representado na figura 4.2, e suas principais características são [1]:



Figura 4.1: Módulo ESP12-F [2].



Figura 4.2: Microcontrolador ESP8266EX [3].

- Microprocessador de 32 bits;
- Wi-Fi integrado sob o protocolo 802.11 b/g/n, na frequência de 2.4GHz;
- Interface periféricas: UART, SDIO, SPI, I2C, I2S, GPIO, ADC e PWM;
- Tensão de operação: 2,5V a 3,6V;

- Corrente de operação: em média 80mA;
- Tamanho: 5 mm x 5 mm;
- 32 pinos;
- Interface de gravação tanto por UART, quanto por over-the-air (OTA);
- Até 4 perfis de baixo consumo de energia.

Foram adicionados 2 (dois) *light-emitting diodes* (LEDs) do tipo *suface mounting device* (SMD), representado na figura 4.3, a este circuito também, um para indicar comunicação com o celular pelo protocolo MQTT e um para indicar se a alimentação elétrica da PCB está nos níveis corretos, assim como 2 (dois) botões do tipo *push-buttom*, representado na figura 4.4, para realizar a gravação do *firmware* no microcontrolador.



Figura 4.3: LED SMD [4].



Figura 4.4: Botão do tipo push [5].

4. Desenvolvimento 7

Para o **Circuito de Ativação do Condicionador de Ar**, o principal componente escolhido foi o relé SRD-05VDC-SL-C, representado na figura 4.5, quais características principais são:

- Tensão de ativação do enrolamento: 5 V;
- Corrente nominal do enrolamento: 89,3 mA;
- Resistência do enrolamento:  $55 \Omega$ ;
- Consumo de potência do enrolamento: 0.36 W;
- Máxima tensão admissível no chave: 110 VDC ou 225 VAC;
- Capacidade de corrente da chave para carga do tipo resistiva: 10 A para 125 VAC e 7 A para 240 VAC.



Figura 4.5: Relé SRD-05VDC-SL-C [6].

O relé SRD-05VDC-SL-C foi utilizado para ativar uma contatora que, por sua vez, alimenta o condicionador de ar. A contatora utilizada foi a ????????????????

Para o **Circuito de Monitoramento**, o componente escolhido para fazer as medições de tensão, corrente, fator de potência e frequência da rede de energia elétrica, informações essas suficientes para definir se ela está adequada para alimentar o condicionador de ar, foi MCP39F521, representado na figura 4.6. O MCP39F521 é um dispositivo de monitoramento de energia monofásico completo e altamente integrado, projetado para medição em tempo real de energia de entrada para fontes de alimentação de corrente alternada e de corrente contínua,

4. Desenvolvimento 8

unidades de distribuição de energia, consumidor e aplicações industriais. Inclui ADCs deltasigma de canal duplo, um mecanismo de cálculo de 16 bits, EEPROM e uma interface I2C de dois fios flexível. Uma referência integrada de tensão de baixa derivação com 10 ppm/°C além de 94,5 dB de desempenho de sinal-ruído e taxa de distorção (SINAD) em cada canal de medição permite melhor que 0,1 % de projetos precisos em uma faixa dinâmica de 4000:1 [7]. Foi adicionado também um sensor de temperatura analógico, por questões de segurança (superaquecimento), para monitorar a temperatura da PCB, MCP9700 que é representado pela figura 4.7.

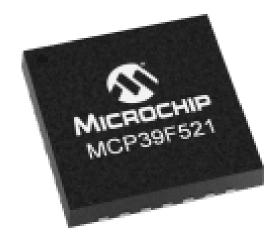


Figura 4.6: Circuito Integrado MCP39F521 [8].



Figura 4.7: Circuito Integrado MCP9700 [9].

#### 4.1.2 Esquemáticos elétricos

#### 4.1.3 Layout da PCB

Para realizar o *layout* da PCB, foi necessário levar em conta os pontos críticos do circuito, que foram:

- 1. Apresentar tensão alternada de 110 ou 220 volts nominal, para alimentação do circuito mostrado nas Imagens A.2, A.3 e A.1, e os terminais de controle da contatora.
- 2. Apresentar um LED

#### 4.1.4 Fabricação

#### 4.1.5 Módulo placa de automação de refrigeração residencial

#### 4.2 Firmware

Para elaboração inicial do *firmware*, foi utilizado o módulo NodeMCU Lol1n, mostrado na figura 4.8, que contém um módulo ESP-12E porém com os circuitos de alimentação e gravação por interface USB já embutidos nele. Esta metodologia de utilizar um módulo pronto foi utilizada com intuito de diminuir o tempo gasto com a elaboração de um circuito para gravação do microcontrolador e também para permitir o desenvolvimento do *firmware* antes do término da fabricação, montagem dos componentes e testes elétricos da PCB.



Figura 4.8: Módulo NodeMCU Lol1n.

- 4.2.1 Comunicação Wi-Fi e MQTT
- 4.2.2 Monitoramento de presença humana
- 4.2.3 Monitoramento da qualidade da energia elétrica
- 4.3 Software
- 4.3.1 Interação com a Placa de Automação de Refrigeração Residencial
- 4.3.1.1 Comunicação
- 4.3.1.2 Requisição de Ligar e Desligar o Aparelho Ar Condicionado
- 4.3.1.3 Requisição para Obtenção de Dados da Qualidade da Energia Elétrica

Testes e Avaliação de Desempenho

### Conclusão

### **Apêndice A**

## Esquemáticos Elétricos

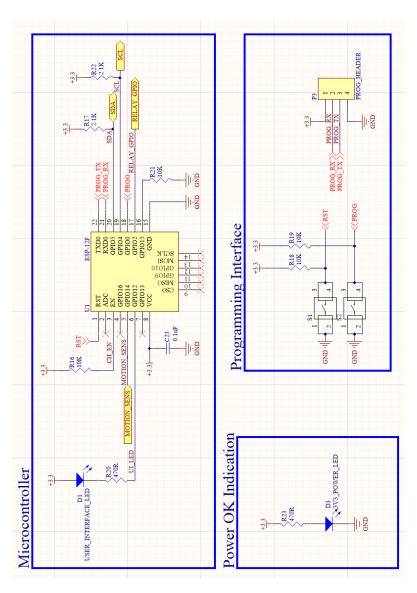


Figura A.1: Esquemático elétrico referente ao microcontrolador.

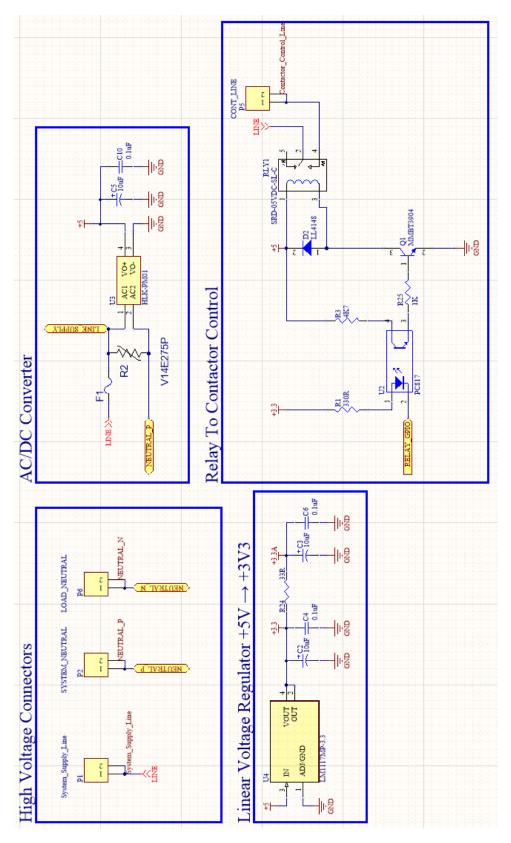


Figura A.2: Esquemático elétrico da alimentação do circuito.

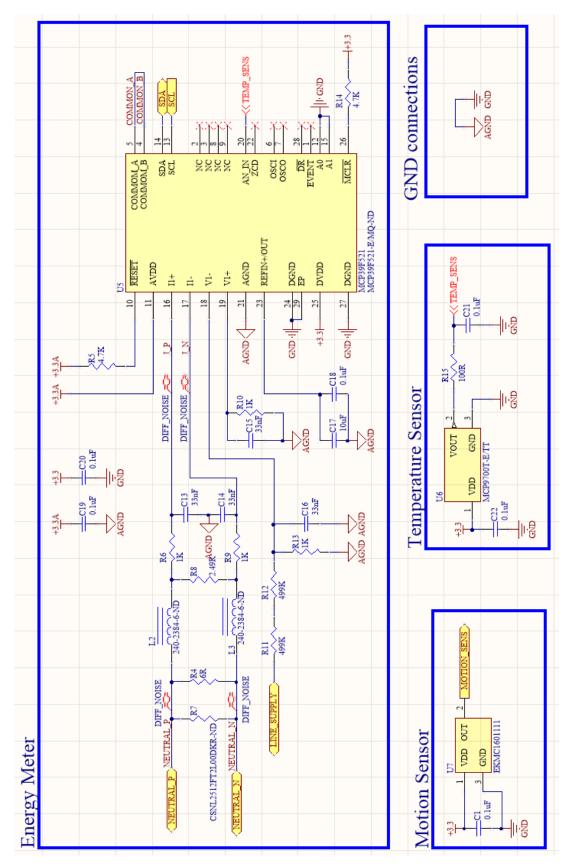


Figura A.3: Esquemático elétrico do sistema de medição da energia elétrica.

B. Layout DA PCB

### Apêndice B

### Layout da PCB

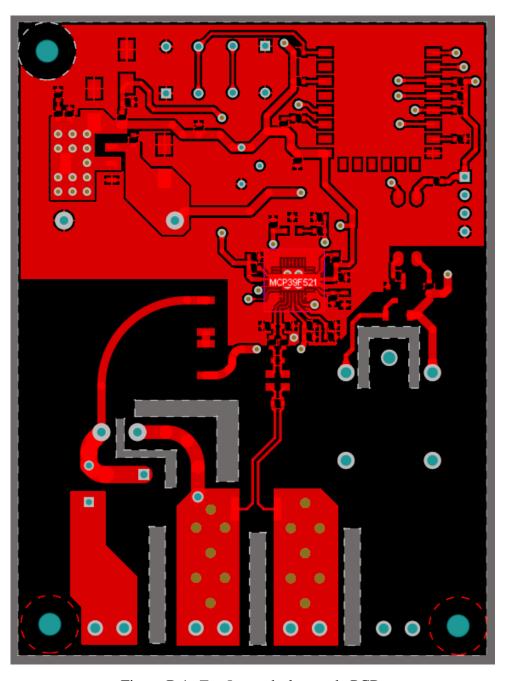


Figura B.1: Top Layer do layout da PCB.

B. Layout DA PCB

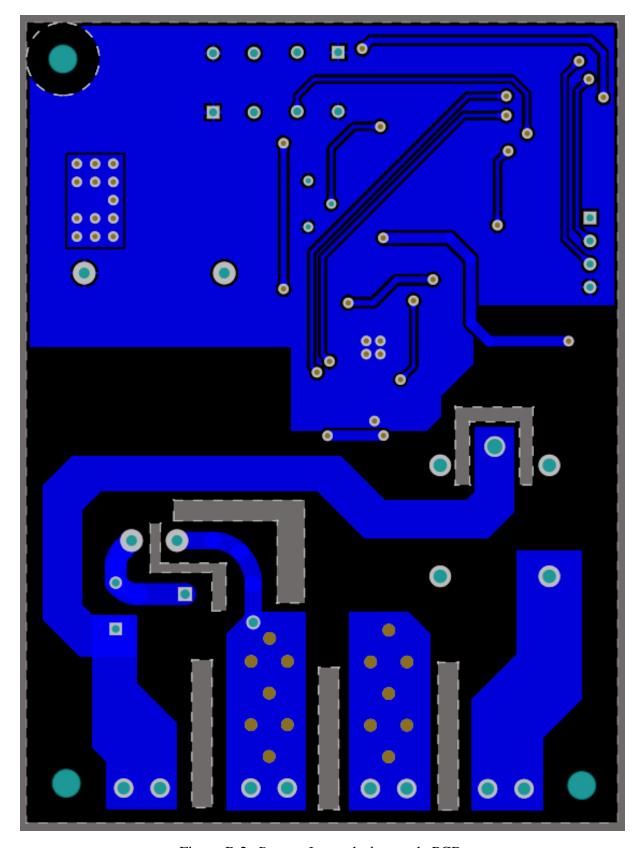


Figura B.2: Bottom Layer do layout da PCB.

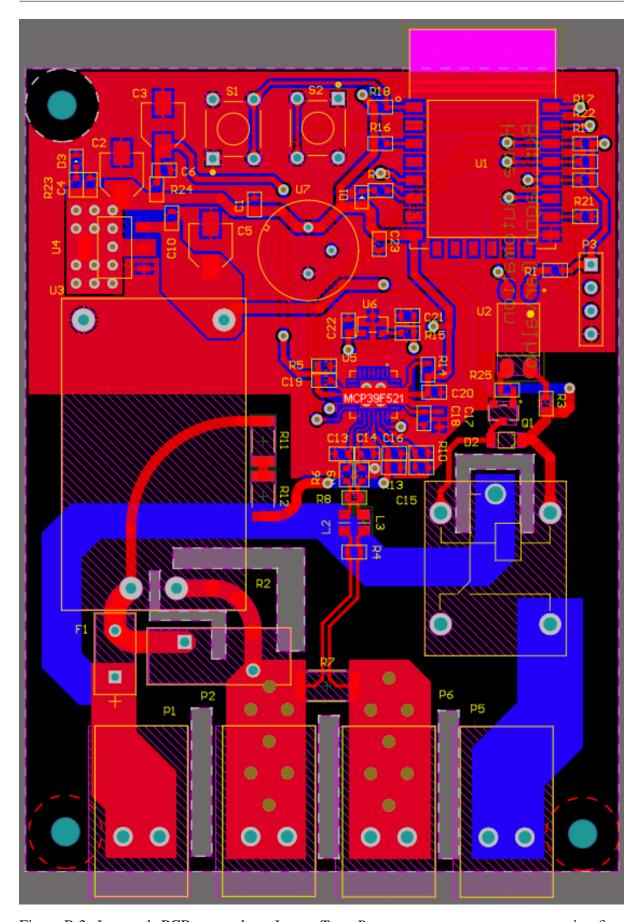


Figura B.3: Layout da PCB contendo os Layers Top e Bottom, os componentes e suas serigrafias.



Figura B.4: Visão superior da representação 3D do layout da PCB.

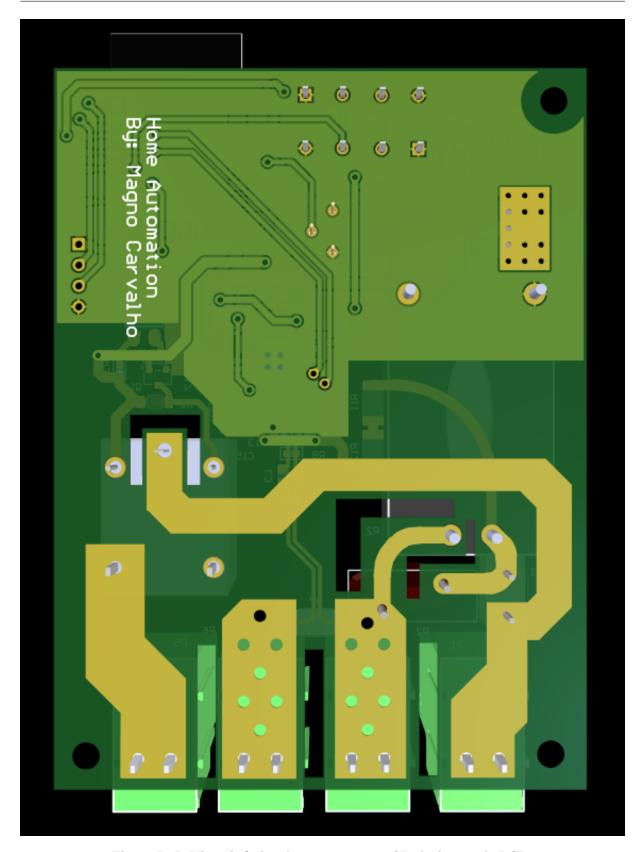


Figura B.5: Visão inferior da representação 3D do *layout* da PCB.

B. Layout DA PCB

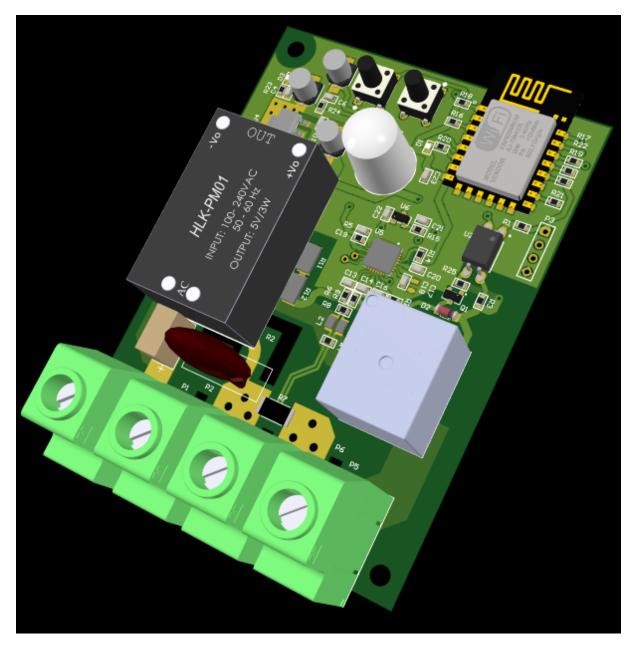


Figura B.6: Visão isométrica da representação 3D do *layout* da PCB.

### Referências Bibliográficas

- [1] SYSTEMS, E. Esp8266ex datasheet. 2018. Disponível em: <a href="https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/">https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/</a>>.
- [2] AI-THINKER. *ESP-12F WiFi*. 2017. Disponível em: <a href="https://www.ai-thinker.com/home">https://www.ai-thinker.com/home</a>.
- [3] ELECTRONICS, D.-K. *ESP8266EX*. 2017. Disponível em: <a href="https://www.digikey.com/product-detail/en/espressif-systems/ESP8266EX/1904-1001-1-ND/8028408">https://www.digikey.com/product-detail/en/espressif-systems/ESP8266EX/1904-1001-1-ND/8028408</a>.
- [4] ELETRôNICA, E. *LED SMD 0603*. Disponível em: <a href="https://www.eletrodex.com.br/led-smd-0603.html">https://www.eletrodex.com.br/led-smd-0603.html</a>.
- [5] ARZ. *Botão Push Button*. Disponível em: <a href="https://www.arzshop.com.br/kit-15-botao-push-button-chave-tactil-6x6x5mm-arduino-mps430">https://www.arzshop.com.br/kit-15-botao-push-button-chave-tactil-6x6x5mm-arduino-mps430</a>.
- [6] FILIPEFLOP. Relé 5v songle srd-05vdc-sl-c. Disponível em: <a href="https://www.filipeflop.com/produto/rele-5v-songle-srd-05vdc-sl-c/">https://www.filipeflop.com/produto/rele-5v-songle-srd-05vdc-sl-c/</a>.
- [7] TECHNOLOGY, M. Mcp39f521: I2c power monitor with calculation and energy accumulation. Disponível em: <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005442A.pdf">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005442A.pdf</a>.
- [8] TECHNOLOGY, M. MCP39F521. Disponível em: <a href="https://www.microchip.com/www.products/en/MG">https://www.microchip.com/www.products/en/MG</a>
- [9] ELECTRONICS, D. *MCP9700*. Disponível em: <a href="https://www.digikey.com/product-detail/en/microchip-technology/MCP9700T-E-TT/MCP9700T-E-TTTR-ND/1212510">https://www.digikey.com/product-detail/en/microchip-technology/MCP9700T-E-TT/MCP9700T-E-TTTR-ND/1212510</a>.